

Programm konference, den2., pátek, 3.února

Sekce 2: Jak zvyšovat spolehlivost sestav s DPS		Moderátor: Oldřich Šimek PragoBoard s.r.o., CZ
08:30-08:40	Uvítání, den 2	Dr. Konrad Wundt, EIPC, DE
08:40-09:00	Bezhalogenidové omezovače hoření pro DPS - technický vývoj a tržní trendy	Adrian Beard, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, DE
09:00-09:20	Bromidované omezovače hoření - současný stav	Willem Hofland. ICL, NL (tbc)
09:20-09:40	Výhody a důležitost evropské dodavatelské základny	Alun Morgan, Isola Group, UK
09:40-10:00	Harmonogram technologického pokroku v DPS a evropský vliv na globální trh elektroniky	Michael Weinhold, EIPC, DE
10:00-10:10	Panelová diskuse	
10:10-10:40	30 minut přestávka na k	Table Top & Poster Display Area
Sekce 3: Vývoj nových materiálů a procesů		Moderator: Giacomo Angeloni, Somacis Spa, IT
10:40-11:00	Vylepšené procesy ošetření povrchu DPS pro zvýšení výtežnosti výroby	Dr. Peter Amann, KIV PCB ProfiChem GmbH, DE
11:00-11:20	Angažovanost EIPC v projektech EU pro podporu průmyslu elektroniky	Dr. Konrad Wundt, EIPC, DE
11:20-11:40	Direct EP and EPAG on copper - povrchové ochrany budoucnosti	Jaime Peraza, Atotech, ES
11:40-12:00	InCam - Software pro 21. století	Claudio Bellistri, Orbotech SA, BE
12:00-12:10	Panelová diskuse	
12:10-13:10	Společný oběd	Hotelový restaurant
Session 4: Vývoj pokročilé mechatroniky s použitím technologií DPS		Moderator: Dr. Konrad Wundt, EIPC, DE
13:10-13:30	Mechatronika: pokročilá technologie Embedded součástek jako "Klíč k úspěchu" v automobilové a průmyslové electronice	Thomas Hofmann, Hofmann Leiterplatten GmbH, DE
13:30-13:50	Téma bude upřesněno později	Giacomo Angeloni, Somacis Spa, IT
13:50-14:10	HDI desky plošných spojů : úvahy o spolehlivosti	Roberto Tulman, Eltek Ltd., IS
14:10-14:30	Panelová diskuse a závěrečné komentáře	
14:30	Konec konference	

EIPC nezodpovídá za obsah a prezentaci technických článků, toto je zodpovědností přednášejících. EIPC není zodpovědná za změny v programu, k nimž může dojít vzhledem k okolnostem.

